

HX100低温红胶

产品名称	HX100低温红胶
公司名称	深圳市华茂翔电子有限公司
价格	100.00/瓶
规格参数	品牌:华茂翔 型号:HX100
公司地址	深圳市宝安区西乡 三围宝安大道5001号沙边工业区A栋4楼B
联系电话	0755 - 29181122 13631672718

产品详情

华茂翔红胶

是应用于SMT领域的一种性能稳定的单组份环氧树脂胶，针对各类SMD元件均能获得稳定的粘接强度。本产品其高速涂覆和低温固化的特性，用于印胶制程，稳定的粘接，可防止PCB溢胶现象，在贴片时不会发生偏差，可以耐良好的热性和电气性，保存良好。

本品系SMT 专用的单组份热固化环氧树脂胶粘剂，具有

1. 贮存稳定，使用方便
2. 快速固化，强度好
3. 触变性好，电气绝缘性能好....等特点。

本品主要用于片状电阻、电容、IC 芯片的贴装工艺，适用于点胶和刮胶。

特征

- 、容许低温度硬化；
- 、尽管超高速涂敷，微少量涂敷任可保持没有拉丝，塌陷的稳定形状；
- 、对于各种表面粘着零件，都可获得安定的粘着强度；
- 、储存安定性能优良；
- 、具有高耐热性和优良的电气特性；

、可用于印刷和高速机点特点，可适用于钢网、塑网、铜网丝印。

硬化条件

HX600：建议硬化条件是基板表面温度达到150 以后60秒，达到150 后100秒；

HX608：建议硬化条件是基板表面温度达到150 以后45秒，达到150 后100秒；

HX100：:建議硬化條件是基板表面溫度達到130 以後60秒，達到130 以後100秒。

硬化温度越高、而且硬化时间越长，越可获得高度着强度；

依装着于基板的零件大小，及装着位置的不同，实际附加于接着剂的温度会变化，因此需要找出最适合的硬化条件。

使用方法

- 1、为使SMT胶粘剂的特性发挥最大效果，请务必放置冰箱（2 ~10 ）保存；不可冷冻。
- 2、从冰箱取出使用时，请等到接着剂温度完全恢复至室温后才可使用；一般夏天回温1-3个小时，冬天回温3-5小时。
- 3、如果在点胶管加入柱塞就可使点胶量更安定，使用高速点胶机点胶的要控制好温度。
- 4、因防止发生拉丝的关系最适合的点胶设定温度是25 ~38 ，视点胶设备性能不同找出适合的温度。
- 5、从圆柱筒填充于胶管时，请使用专用的自动填充机，以防止气泡渗透；
- 6、对于点胶管的洗涤可使用DBE或醋酸乙脂。